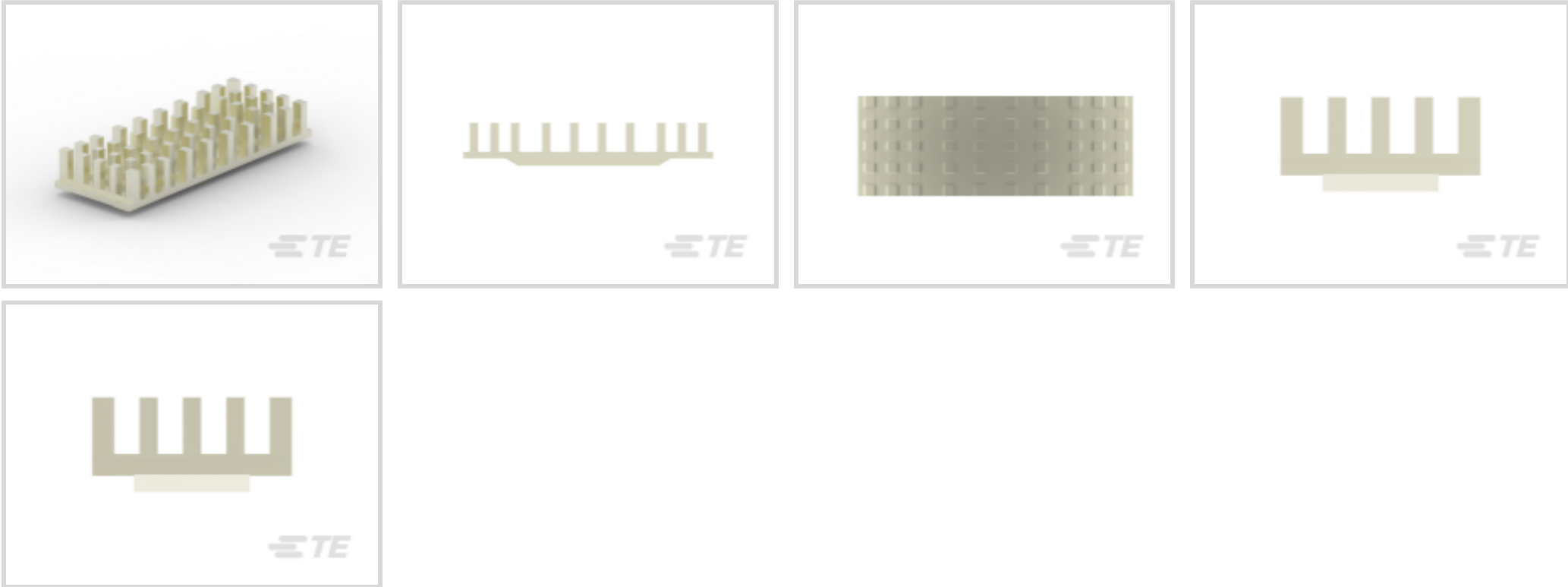




连接器 > 接口插槽 > IC 和元件插座附件 > 散热器



器件类型: SFP

散热片数量: 50

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

器件类型	SFP
Sealable	否

结构特性

散热片数量	50
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2169851-1
Heat Sink Clip, Ganged SFP+

客户还购买了

TE 产品编号1367646-4
Heatsink clip Stamped and Form

TE 产品编号1761606-6
IDC LOW PRO HDR 16P VERT LG LAT BLK

TE 产品编号1625854-2
0805 PROBE PAD

TE 产品编号140814-1
250 FASTON,TAB,BR

TE 产品编号1625854-3
0603 PROBE PAD

TE 产品编号103329-4
04 MODII HDR SRRA B/A .100CL

TE 产品编号103148-5
05 MODII HDR SRRA B/A .100CL

TE 产品编号104891-6
60 50/50 GRID CABLE RCPT COVER

TE 产品编号EK4882-000
BTH1-11-06-1-ZN-SB



文档

产品图纸

HEAT SINK SFP DWDM 6.5mm TALL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1829904-3_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1829904-3_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1829904-3_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本